



Szczecin 2014.06.09

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

**Nasz znak: BZP-S.271.118.10.2014.WS**

**Znak sprawy: BZP/71/14**

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie skweru na terenie Parku im. Gałczyńskiego u zbiegu ulic Gorkiego, Wojska Polskiego i Wawrzyniaka w Szczecinie wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach występuje zapis **oprawa parkowa** zaraz po nim umieszcza się zapis: „**słup oświetleniowy, konstrukcja modułowa, korpus z aluminium, układ optyczny symetryczny, przesłona (klosz) z przezroczystego PMMA, reflektor kontrolujący rozsył światła z układem ograniczającym olśnienie, instalacja na kotwie montażowej, źródło światła: LED 42W z układem redukcji mocy, barwa 4000K, CRI>70, strumień min. 2600lm, zasilacz elektroniczny z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, średnica słupa 200mm, wysokość 2600mm, poziom ochrony IP54, klasa izolacji II, zasilanie 220..240V, AC, 50/60Hz, podłączenie przewodami max. 2,5mm<sup>2</sup>, kolor: szary”**
2. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach występuje zapis **linia w nawierzchnia** zaraz po nim umieszcza się zapis: „**modułowa linia świetlna, wykonana z modułów o długości 1m każdy, korpus z monobloku aluminiowego, malowanego farbą proszkową, brak ramki szkła zewnętrznego (dopuszczalna widoczna jedynie krawędź obudowy montażowej), szkło zewnętrzne matowe, hartowane, grubość min. 10mm, światło białe, 4000K, LED o mocy 20W/m, zasilanie 24V (zewnętrzny zasilacz), możliwość łączenia przelotowego opraw, oprawy z wyprowadzonymi przewodami z szybkozłączami IP68, podłączenie opraw do instalacji oraz opraw przelotowo za pomocą szybkozłączy, montaż modułów oświetleniowych w obudowie montażowej bez użycia narzędzi, za pomocą dedykowanego systemu zatrzasków w oprawie i obudowie montażowej. Brak widocznych śrub montażowych, demontaż opraw za pomocą specjalnego, dedykowanego uchwytu. W komplecie z zasilaczem, zasilacz umiejscowiony**

**w obudowie montażowej (możliwość zastosowania jednego zasilacza do kilku opraw, poziom ochrony IP67”.**

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.**